

中国欧洲经济技术合作协会 技术与标准化工作委员会

中欧协技标委函字【2026】第53号

关于《半导体刻蚀设备用高纯硅微孔部件加工技术规范》等二项团体标准立项的通知

各相关单位：

根据《中国欧洲经济技术合作协会团体标准管理办法》相关规定，《半导体刻蚀设备用高纯硅微孔部件加工技术规范》等二项团体标准符合中国欧洲经济技术合作协会团体标准立项条件，现予以立项。

请各相关单位严格按照要求抓紧组织实施，严把标准质量关，按时完成标准的编制工作。欢迎有意向参与以上标准研制工作的单位或个人与我们联系。

附件：中国欧洲经济技术合作协会团体标准制修订项目清单

秘书处：王老师

联系方式：18911418272

邮箱：jsybz@ceatec.org.cn

监督电话：010-64404410



附件:

中国欧洲经济技术合作协会团体标准制修订项目清单

序号	标准计划号	标准项目名称	参编单位
1	T/CEATEC-2026-151	《半导体刻蚀设备用高纯硅微孔部件加工技术规范》	无锡纳斯凯半导体科技有限公司
2	T/CEATEC-2026-158	《“中国好物”产品通则与评价指南》	神州好物(北京)品牌管理有限公司